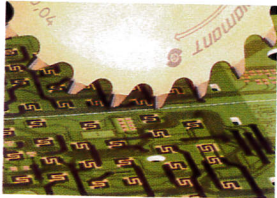


# Konstruktion & Entwicklung

Maschinenbau | Anlagenbau | Elektrotechnik | Fahrzeugbau



Die neuen Diamant-Sägeblätter sind laut Lach Diamant „der Nutzentrenner“ für das Trennen von Aluminium-Leiterplatten.

## Diamant trennt Leiterplatten

■ Auf der Productronica in München stellte Lach Diamant, nach eigenen Angaben der Pionier in der Entwicklung von Diamant-Werkzeugen, mehrere Neuheiten vor: Diamant-Sägeblätter für das Trennen von Aluminium-Leiterplatten, Kombi-Diamant-Werkzeuge für Multilayer und dazu das Programm der Diamant- und Hartmetall-Werkzeuge für das Fräsen, Trennen und Ritzen von Leiterplattenmaterialien von PCB und Aluminium.

[www.lach-diamant.de](http://www.lach-diamant.de)